



105年第三季櫃買市場業績發表會

105/11/22

隱私權聲明

本次法說會所提供之簡報內容可能包括對於未來狀況之預測及評估，這些關於未來狀況之陳述乃基於公司目前可得資料所做的預測，涉及風險及不確定性，並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形，提醒各位不要過度依賴這些資訊，另除非法律要求，本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。

議 程

- 營運重要訊息
- 105年第三季營運成果
- 問與答



營運重要訊息

營運進展

- ✓ 自9月份起營業收入合併計算全智科技，第三季為新台幣16億9仟5佰萬元，較第二季增加17.5%；較去年同期增加6.9%。
- ✓ 累計前三季營業收入為新台幣44億1仟9佰萬元，較去年同期營業收入新台幣45億9仟2佰萬元，減少3.8%。
- ✓ 歸因於第三季全球市場景氣復甦，第三季營業毛利優於第二季達到30%，營業利益率也來到20%。
- ✓ 因全球需求復甦較慢及第三季對美元升值之影響，因此2016前三季相較於去年同期營業表現較顯疲弱。
- ✓ 儘管本公司於今年有重大的投資策略，但相較於往年我們仍持續保持良好的財務結構與穩定的現金流量。

營運進展

- ✓ 本公司與某台灣主要IC設計公司，在個人電腦、消費性電子產品及通訊產品 (PC/Consumers/ Connectivity)等應用市場，成功擴大晶圓測試及成品測試的業務。
- ✓ 本公司擴大與美國知名IC設計公司合作，提供測試服務業績持續成長，該公司為世界主要手機製造大廠，提供通訊解決方案。
- ✓ 本公司與歐洲主要IDM領導廠商深化合作，持續耕耘微控制器(MCU)產品領域，不僅著重於一般應用領域，同時積極投入汽車電子領域。
- ✓ 本公司日本市場業務持續開展，與日本知名IDM公司進行合作，雙方於消費性及汽車電子產品等領域，已成功展開新的產品測試計劃。

營運進展

- ✓ 與重要策略客戶積極合作成功建立氮化鎵製程的晶圓測試生產線。
- ✓ 為重要策略客戶建立ToF(Time of Flight)感應產品檢測生產線。
- ✓ 拓展印刷電子標誌服務，該技術使用於無線射頻(RFID)和短距無線通訊(NFC)產品。

營運進展

因應全球半導體資源整合的趨勢，本公司完成兩項策略性投資：

- ✓ 延伸進入無線射頻測試(Wireless/RF Test)領域 - 105/9/1完成對無線射頻測試大廠全智科技(Giga Solution Tech)63.8%股票的收購交割，藉以提供給客戶更完整的測試服務藍圖，可望成為物聯網供應鏈的重要廠商。
- ✓ 增加本公司在供應鏈上的服務縱深 - 105/7/22宣佈投資瑞峰半導體(Raytek Semiconductor)，可望為客戶提供完整的高端晶圓級封裝服務。

全球客戶的肯定

- ✓ **美國重量級半導體IDM與知名IC設計公司的肯定**
 - 103年4月榮獲美商德州儀器公司頒發102年度Supplier Excellence Award，本次獲獎係自93年以來第三次獲得該獎項，美商德州儀器公司係欣銓科技的長期合作夥伴。
 - 103年4月榮獲美國重量級客戶頒發卓越供應商獎，對進一步深化車用電子市場領域，有重要意義及鼓舞。
 - 104年6月榮獲美國重量級半導體IDM大廠頒發「2015年度鑽石供應商獎」。
 - 104年11月榮獲某美商快閃記憶體公司頒發2014年度Best in Class Supplier Award，本次獲獎係自97年以來第三次獲得該獎項。

- ✓ **歐洲重量級半導體IDM的肯定**
 - 103年10月榮獲歐洲重量級半導體IDM大廠，頒發「2014年度感謝獎」。
 - 104年3月榮獲歐洲重量級半導體IDM大廠頒發「2014年度卓越服務與傑出支援獎」。
 - 104年9月榮獲歐洲重量級IDM半導體大廠頒發「2015年度感謝獎」，表揚欣銓傑出的績效及優異的量產支援。
 - 104年10月榮獲歐洲重量級IDM半導體大廠於全球供應商日，頒發矽晶圓廠類別之「2015年度傑出供應商獎」，此次獲獎係繼「2014年度感謝獎」後12個月內第三度獲得客戶獎勵肯定。
 - 105年5月19日榮獲歐洲重量級IDM半導體公司於全球供應商日頒發Best Supplier Award-Subcon Services獎項。共九家廠商獲得Best Supplier Award獎，分別代表重要採購項目、技術和品質等領域的最佳供應商。
 - 105年9月本公司和新加坡子公司同時榮獲歐洲重量級半導體IDM大廠頒發「Best EWS OSAT Strategic Partnership Award獎項」。

2016 Golden Trading Award Ceremony (105年金貿獎頒獎典禮)

105年7月榮獲國貿局頒發「104年度重點拓銷市場貢獻獎 第2名」，此次係第五度應邀為金貿獎頒獎典禮之受獎廠商。



中國地區投資計畫

- ✓ 中國地區半導體市場強大的銷售與投資成長實績，已使中國市場成為全球半導體成長性最高的重要市場，全球半導體領導公司以及中國中央與地方政府正進行大規模的投資，超過10個新的計畫案正在進行。
- ✓ 本公司規劃美金4仟5佰萬元的初期投資計畫，藉由第三地間接投資，建置大陸南京生產基地，並向經濟部投審會提出申請。
- ✓ 於此同時，我們將持續藉由內部與外部等擴張方式，深耕台灣地區的投資。

欣銓集團與主要投資

欣銓科技總部(臺灣)

- 測試技術及資訊技術開發本部
- 新竹廠區(開源廠、鼎新廠、高昇廠、和寶慶廠)

100% 持股擁有

欣銓-新加坡 (兀蘭廠)

欣銓-韓國(平澤廠)

欣銓日本(東京)辦公室

63.8% 持股擁有

全智科技 (Giga Solution Tech)

- 無線射頻測試技術開發本部
- 竹科廠

32% 持股擁有

瑞峰半導體 (Raytek Semiconductor)

- 先進封裝技術研發本部
- 新竹廠

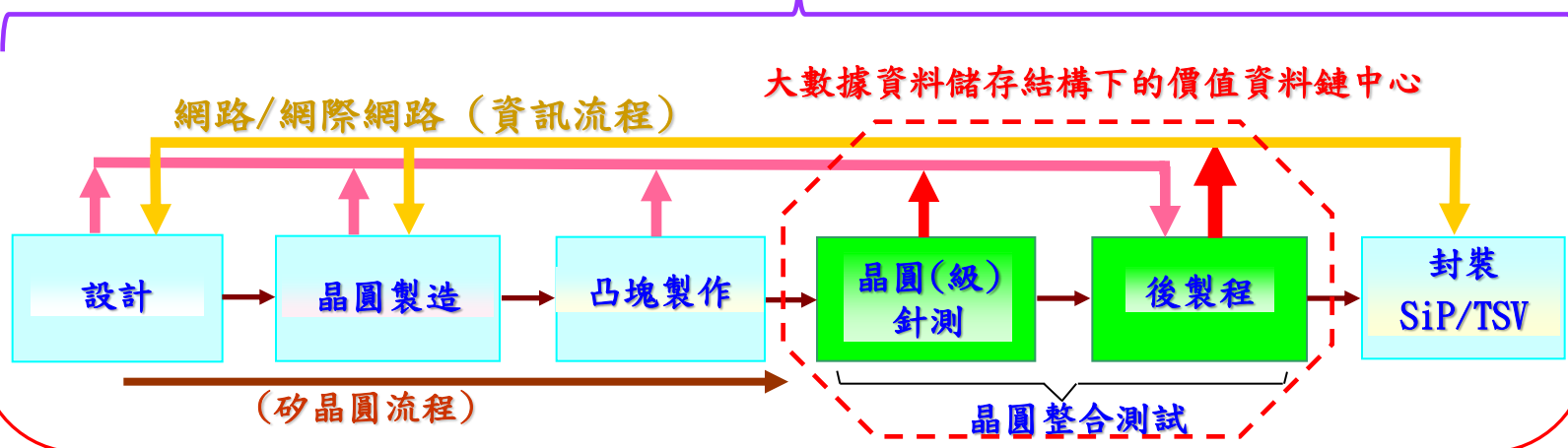
競爭優勢

在進入奈米技術時代後，半導體供應鏈的後段流程在新的整合自動化技術趨勢下，需要一個「後製程(Post-Process)」的功能角色：

- 巨量的資料被用來分析和標定有可靠性風險的產品。
- 經由資訊高速公路，在大數據儲存系統下提供最廣泛深入的測試數據，並在有價值的數據鏈上扮演「價值資料鏈中心」的角色。

奈米時代的半導體製造流程：

工業 4.0-新自動化技術整合



營運重要據點

- 創立時間：88年10月11日
 - 總公司所在地：臺灣新竹
 - 上櫃時間：94年1月(代號:3264)
- 股本：新臺幣 48億5仟6佰萬 (於 105/09/30)

Ardentec Korea Co., Ltd.

- Location: 61, Cheongbuksandan-ro, Cheongbuk-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-833, Korea
- 總樓層面積: 9,800 m²
- 無塵室面積: 3,400 m²
 - Phase I: 1,400 m²
 - Phase II: 2,000 m² (TBD)
- Paid-in Capital: ₩35.08B (US\$32M)

2011



韓國

臺灣

1999



K-site (site I)

總樓層面積: 24,000 m²
無塵室面積: 9,200 m²

2001



T-site (Site II)

總樓層面積: 19,500 m²
無塵室面積: 9,500 m²

2010



G-site (Site III)

總樓層面積: 10,500 m²
無塵室面積: 5,200 m²

2014



P-site (Site IV)

總樓層面積: 24,500 m²
無塵室面積: 14,000 m²

- Phase I: 4,300 m² (May 2014)
- Phase II: 4,400 m² (Dec 2015)
- Phase III: 5,300 m² (TBD)

新加坡

2006

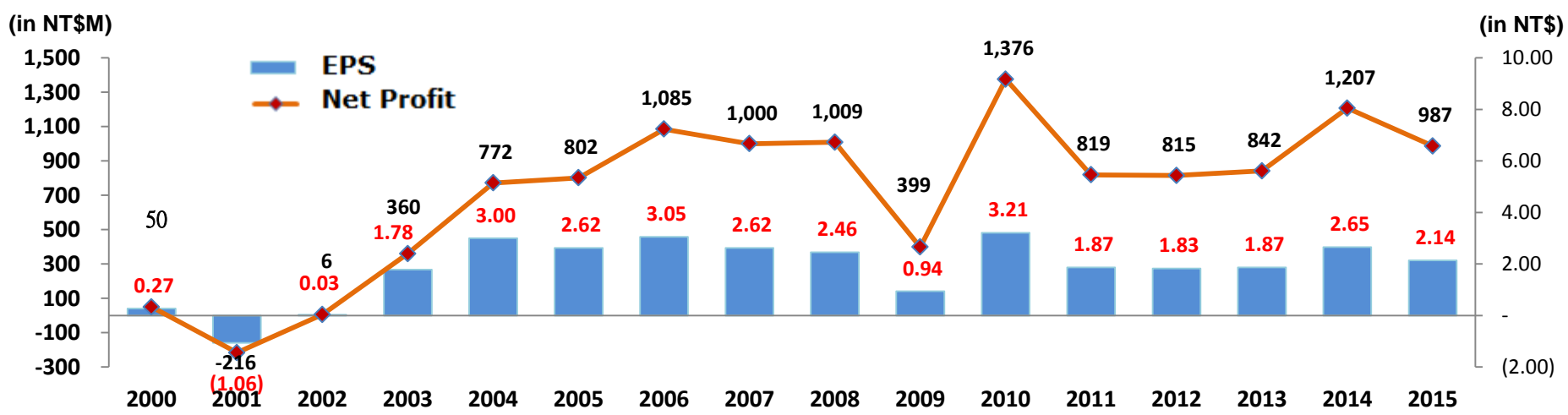
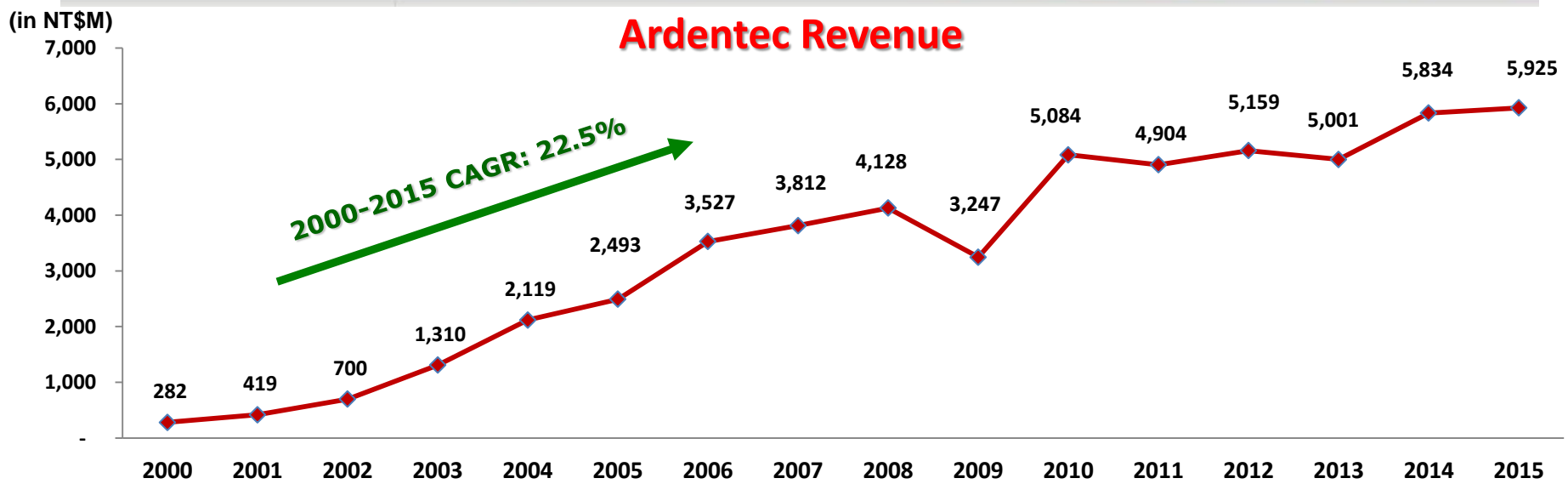


Ardentec Singapore Pte., Ltd.

- Location: 12 Woodlands Loop #02-00, Singapore 738283
- 總樓層面積: 16,500 m²
 - 2F無塵室面積: 2,400 m²
 - 3F無塵室面積: 1,400 m²
- Paid-in Capital: S\$52.5 million



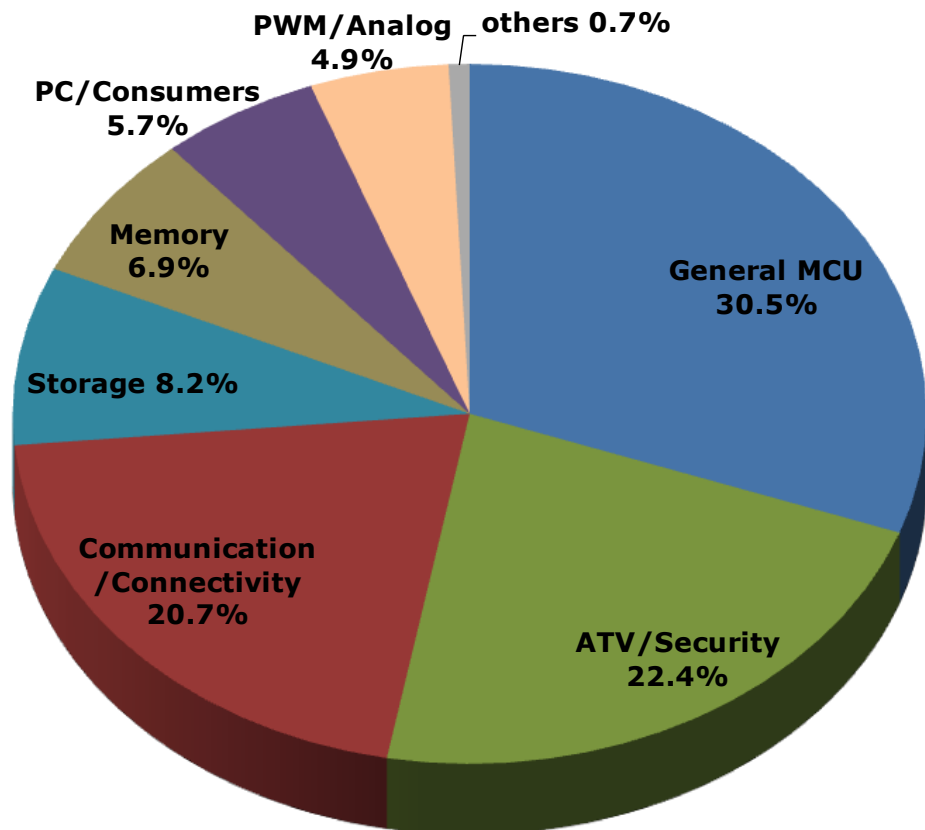
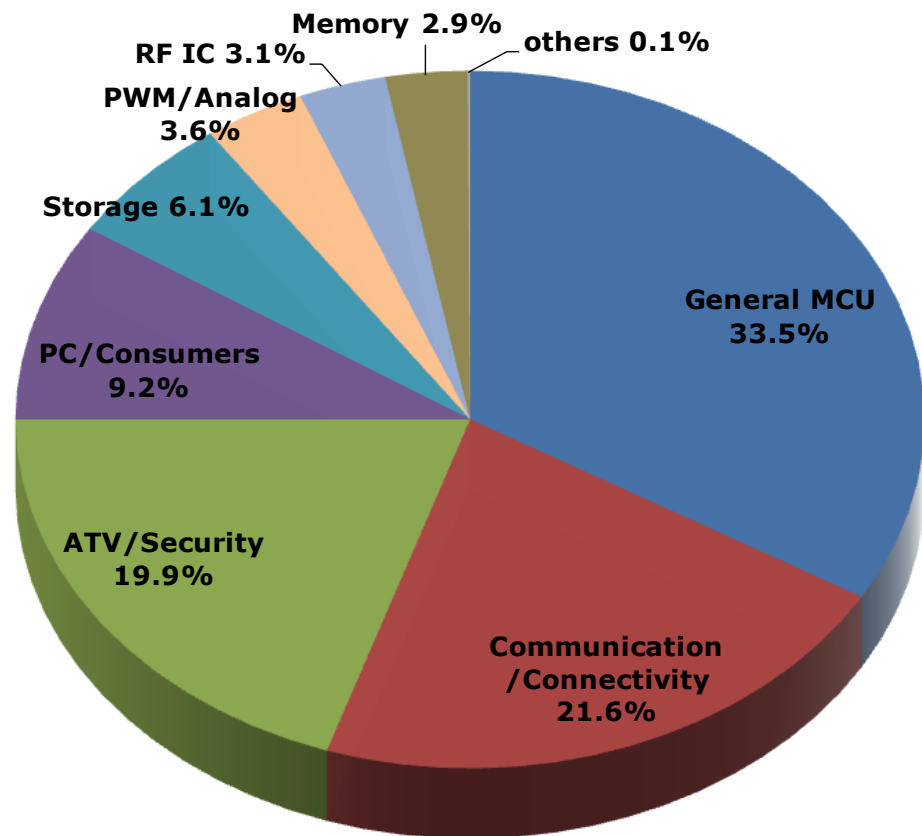
優異的營收成長



測試營收分析-產品別

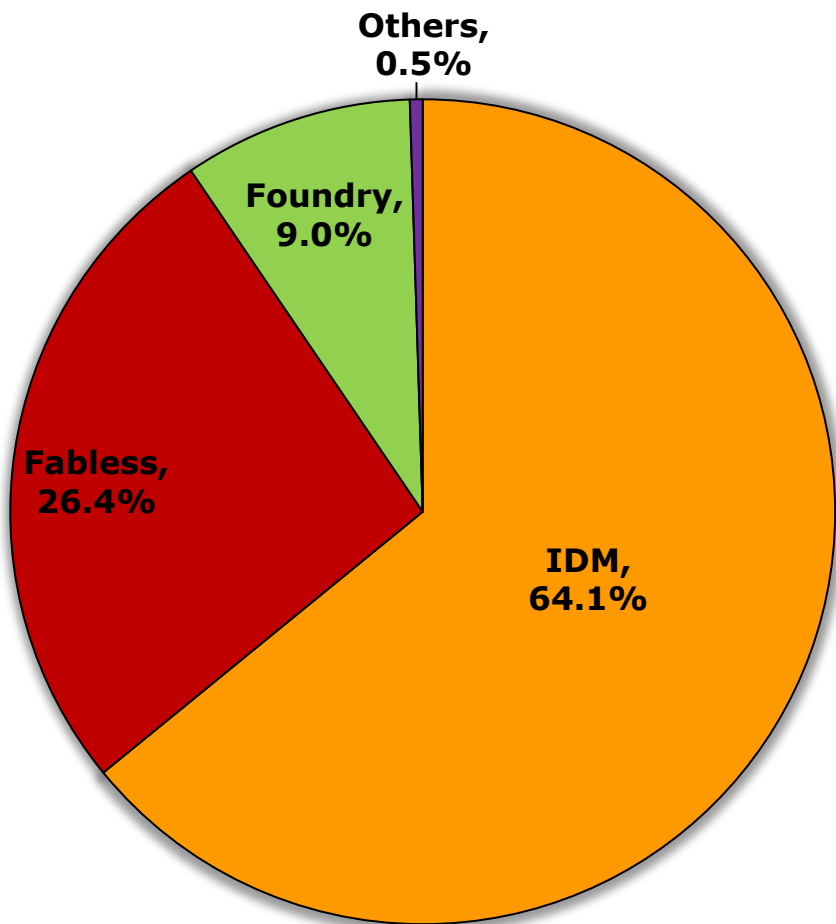
Q1~Q3/105

Q1~Q3/104

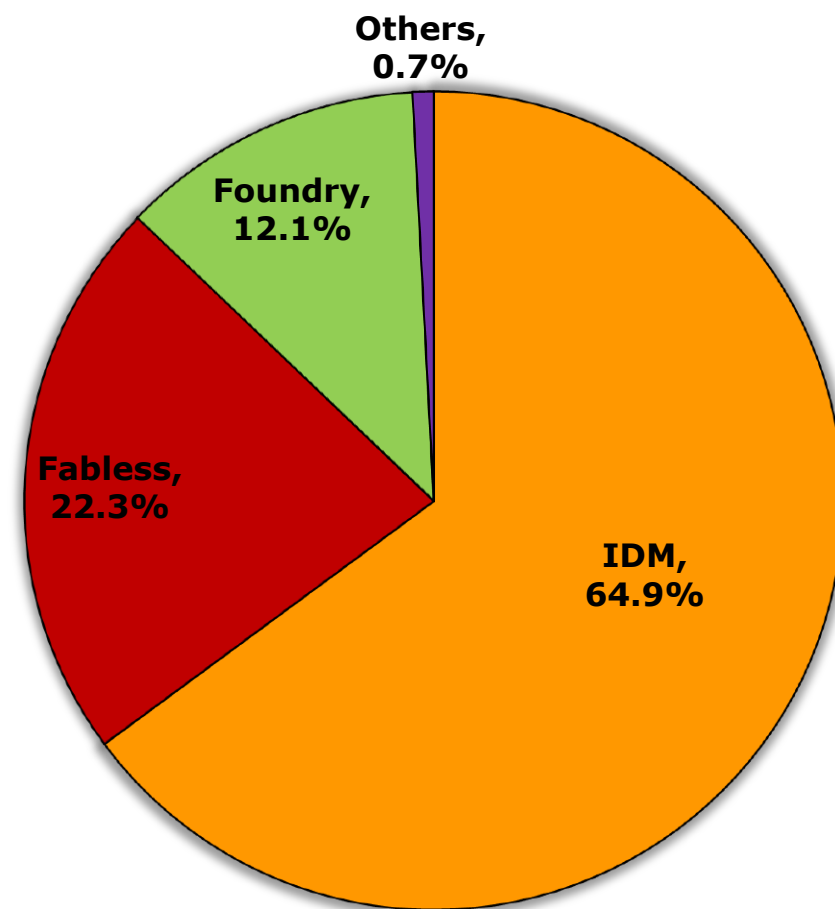


營收分析-客戶別

Q1~Q3/105



Q1~Q3/104





營運成果

財務重要訊息

- ✓ 相較於去年同期，累計前三季營收減少3.8%，惟為持續成長仍保持資本支出並進行策略性投資，營業成本增加1%。
- ✓ 相較於去年同期，累計前三季營業收入及營業利益下滑，但第三季單季之營業收入及營業利益，較於去年同期有相當程度增加。
- ✓ 今年第三季及累計前三季的營業外項目均為淨支出，主要歸因於新台幣兌美元升值。
- ✓ 在策略性投資後，仍維持32%負債比率的穩健財務結構，且約當現金及自由現金流量均較去年為高。

105年第三季合併財務績效-與前一季比較

單位：新台幣仟元；每股盈餘元

| 會計科目 | 105年第三季 | 百分比 | 105年第二季 | 百分比 | QoQ% |
|-------------|-----------|------|-----------|-----|--------|
| 營業收入 | 1,695,130 | 100 | 1,442,813 | 100 | 17.5 |
| 營業成本 | 1,175,759 | 69 | 1,032,223 | 72 | 13.9 |
| 營業毛利 | 519,371 | 31 | 410,590 | 28 | 26.5 |
| 營業費用 | (159,580) | (10) | (134,192) | (9) | 18.9 |
| 營業利益 | 359,791 | 21 | 276,398 | 19 | 30.2 |
| 營業外收(支)淨額 | (15,322) | (1) | 11,405 | 1 | 234.3 |
| 稅前淨利 | 344,469 | 20 | 287,803 | 20 | 19.7 |
| 所得稅費用 | (52,758) | (3) | (61,709) | (4) | (14.5) |
| 本期淨利 | 291,711 | 17 | 226,094 | 16 | 29.0 |
| 本期淨利歸屬於母公司 | 285,444 | 17 | 226,094 | 16 | 26.3 |
| 每股盈餘 (NT\$) | 0.61 | | 0.49 | | 24.5 |

105年第三季合併財務績效-與去年同期比較

單位：新台幣仟元；每股盈餘元

| 會計科目 | 105年第三季 | 百分比 | 104年第三季 | 百分比 | QoQ% |
|-------------|-----------|------|-----------|-----|-------|
| 營業收入 | 1,695,130 | 100 | 1,586,111 | 100 | 6.9 |
| 營業成本 | 1,175,759 | 69 | 1,108,207 | 70 | 6.1 |
| 營業毛利 | 519,371 | 31 | 477,904 | 30 | 8.7 |
| 營業費用 | (159,580) | (10) | (148,222) | (9) | 7.7 |
| 營業利益 | 359,791 | 21 | 329,682 | 21 | 9.1 |
| 營業外收(支)淨額 | (15,322) | (1) | 33,713 | 2 | 145.4 |
| 稅前淨利 | 344,469 | 20 | 363,395 | 23 | (5.2) |
| 所得稅費用 | (52,758) | (3) | (57,674) | (4) | (8.5) |
| 本期淨利 | 291,711 | 17 | 305,721 | 19 | (4.6) |
| 本期淨利歸屬於母公司 | 285,444 | 17 | 305,721 | 19 | (6.6) |
| 每股盈餘 (NT\$) | 0.61 | | 0.66 | | (7.6) |

105年累計前三季合併財務績效-與去年度同期比較

單位：新台幣仟元；每股盈餘元

| 會計科目 | 105年累計前三季 | 百分比 | 104年累計前三季 | 百分比 | YoY% |
|-------------|-----------|------|-----------|-----|--------|
| 營業收入 | 4,418,500 | 100 | 4,592,361 | 100 | (3.8) |
| 營業成本 | 3,233,418 | 73 | 3,202,442 | 70 | 1.0 |
| 營業毛利 | 1,185,082 | 27 | 1,389,919 | 30 | (14.7) |
| 營業費用 | (414,474) | (10) | (419,295) | (9) | (1.1) |
| 營業利益 | 770,608 | 17 | 970,624 | 21 | (20.6) |
| 營業外收(支)淨額 | (15,027) | (0) | 30,189 | 1 | 149.8 |
| 稅前淨利 | 755,581 | 17 | 1,000,813 | 22 | (24.5) |
| 所得稅費用 | (131,465) | (3) | (178,333) | (4) | (26.3) |
| 本期淨利 | 624,116 | 14 | 822,480 | 18 | (24.1) |
| 本期淨利歸屬於母公司 | 617,849 | 14 | 822,480 | 18 | (24.9) |
| 每股盈餘 (NT\$) | 1.33 | | 1.77 | | (24.9) |

105年第三季底合併財務狀況-與去年同期比較

單位：新台幣仟元

| 會計科目 | 105年第三季底 | 百分比 | 104年第三季底 | 百分比 |
|------------|------------|-----|------------|-----|
| 現金及約當現金 | 2,215,739 | 15 | 1,894,434 | 14 |
| 無活絡市場之債券投資 | 593,386 | 4 | 638,872 | 5 |
| 流動資產 | 1,683,646 | 11 | 1,470,068 | 11 |
| 非流動資產 | 10,558,816 | 70 | 9,553,317 | 70 |
| 資產總計 | 15,051,587 | 100 | 13,556,691 | 100 |
| 流動負債 | 1,976,378 | 13 | 1,866,016 | 14 |
| 非流動負債 | 2,816,880 | 19 | 2,356,191 | 17 |
| 負債總計 | 4,793,258 | 32 | 4,222,207 | 31 |
| 權益總計 | 10,258,329 | 68 | 9,334,484 | 69 |

105年累計前三季合併現金流量-與去年同期比較

單位：新台幣仟元

| | 105年累計前三季 | 104年累計前三季 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,348,452 | 1,963,249 |
| 營業活動之現金流量 | 1,797,709 | 2,192,453 |
| 無活絡市場之債券投資減少(增加) | (118,135) | 104,402 |
| 取得不動產、廠房及設備 | (549,573) | (1,319,121) |
| 其他投資活動 | (1,536,356) | (40,158) |
| 銀行借款增減數 | 906,659 | (265,782) |
| 發放現金股利及其他籌資活動 | (604,235) | (736,382) |
| 匯率影響數 | (28,782) | (4,227) |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,215,739 | 1,894,434 |
| 無活絡市場之債券投資(三個月以上定期存款) | 593,386 | 638,872 |
| 自由現金流量 | 1,248,136 | 873,332 |

註：自由現金流量 = 營業活動之現金流量 - 取得不動產、廠房及設備

財務比例

| | 105年累計前三季 | 104年全年度 | 104年累計前三季 |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 現金占資產比例 % (註1) | 18.66 | 21.13 | 18.69 |
| 固定資產占資產比率 % | 60.86 | 67.71 | 67.78 |
| 負債占資產比例 % | 31.85 | 28.86 | 31.14 |
| 銀行借款占資產比例 % | 25.55 | 22.08 | 25.14 |
| 流動比率 % | 227.32 | 221.31 | 214.54 |
| 速動比率 % | 218.09 | 213.05 | 205.94 |
| 純益率 % | 14.13 | 16.66 | 17.91 |
| 股東權益報酬率 % (註2) | 8.42 | 10.51 | 11.79 |
| 每股稅後盈餘 (元) | 1.33 | 2.14 | 1.77 |

註1：現金係加計無活絡市場之債券投資。

註2：已年化。



問與答



THANK YOU